

MITSUBISHI IGBT MODULES

CM100DU-24F

HIGH POWER SWITCHING USE

CM100DU-24F



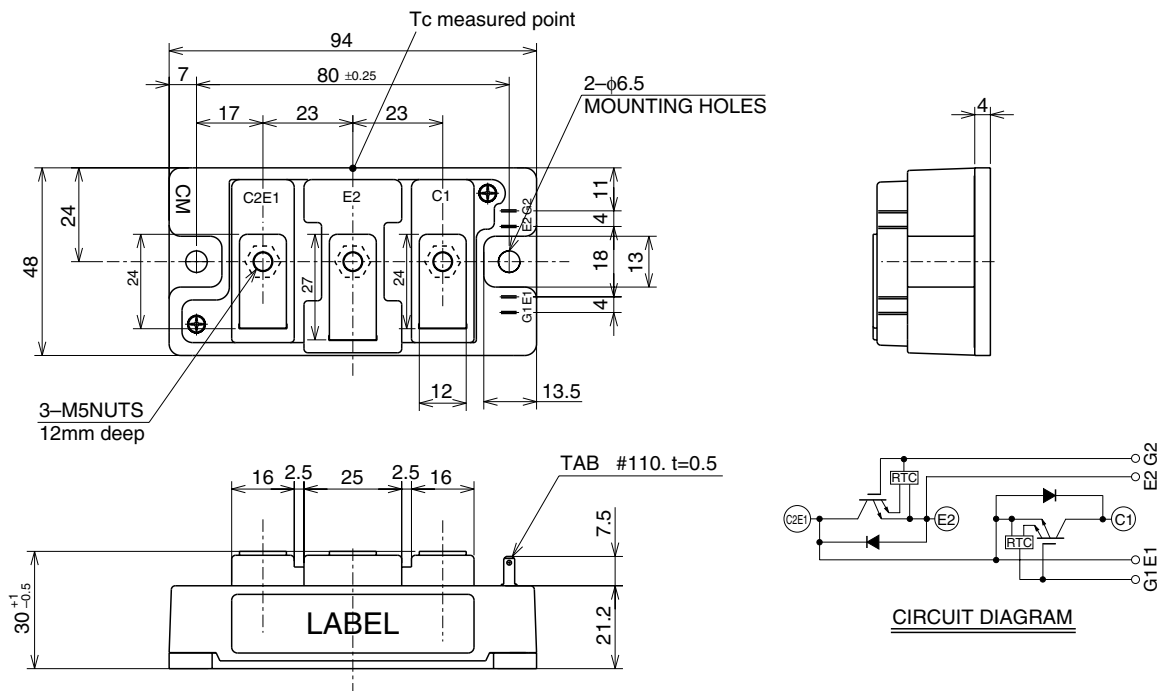
- Ic 100A
- VCES 1200V
- Insulated Type
- 2-elements in a pack

APPLICATION

General purpose inverters & Servo controls, etc

OUTLINE DRAWING & CIRCUIT DIAGRAM

Dimensions in mm



CM100DU-24F

HIGH POWER SWITCHING USE

MAXIMUM RATINGS (T_j = 25°C, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V _{CES}	Collector-emitter voltage	G-E Short	1200	V
V _{GES}	Gate-emitter voltage	C-E Short	±20	V
I _C	Collector current	T _c = 25°C	100	A
I _{CM}		Pulse (Note 2)	200	A
I _E (Note 1)	Emitter current	T _c = 25°C	100	A
I _{EM} (Note 1)		Pulse (Note 2)	200	A
P _C (Note 3)	Maximum collector dissipation	T _c = 25°C	500	W
T _j	Junction temperature		−40 ~ +150	°C
T _{stg}	Storage temperature		−40 ~ +125	°C
V _{iso}	Isolation voltage	Charged part to base plate, f = 60Hz, AC 1 minute	2500	Vrms
—	Torque strength	Main terminals M5 screw	2.5 ~ 3.5	N • m
—		Mounting M6 screw	3.5 ~ 4.5	N • m
—	Weight	Typical value	310	g

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j = 25°C, unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
I _{CES}	Collector cutoff current	V _{CE} = V _{CES} , V _{GE} = 0V	—	—	1	mA
V _{GE(th)}	Gate-emitter threshold voltage	I _C = 10mA, V _{CE} = 10V	5	6	7	V
I _{GES}	Gate leakage current	±V _{GE} = V _{GES} , V _{CE} = 0V	—	—	20	μA
V _{CE(sat)}	Collector-emitter saturation voltage	I _C = 100A, V _{GE} = 15V	—	1.8	2.4	V
		T _j = 25°C T _j = 125°C		1.9	—	
C _{ies}	Input capacitance	V _{CE} = 10V V _{GE} = 0V	—	—	39	nF
C _{oes}	Output capacitance		—	—	1.7	nF
C _{res}	Reverse transfer capacitance		—	—	1.0	nF
Q _G	Total gate charge	V _{CC} = 600V, I _C = 100A, V _{GE} = 15V	—	1100	—	nC
t _{d(on)}	Turn-on delay time	V _{CC} = 600V, I _C = 100A V _{GE} = ±15V R _G = 3.1Ω, Inductive load I _E = 100A	—	—	100	ns
t _r	Turn-on rise time		—	—	50	ns
t _{d(off)}	Turn-off delay time		—	—	400	ns
t _f	Turn-off fall time		—	—	300	ns
t _{rr} (Note 1)	Reverse recovery time		—	—	150	ns
Q _{rr} (Note 1)	Reverse recovery charge		—	4.1	—	μC
V _{EC} (Note 1)	Emitter-collector voltage	I _E = 100A, V _{GE} = 0V	—	—	3.2	V
R _{th(j-c)Q}	Thermal resistance*1	IGBT part (1/2 module)	—	—	0.25	K/W
R _{th(j-c)R}		FWDi part (1/2 module)	—	—	0.35	K/W
R _{th(c-f)}	Contact thermal resistance	Case to heat sink, Thermal compound applied*2 (1/2 module)	—	0.07	—	K/W
R _{th(j-c')Q}	Thermal resistance	Case temperature measured point is just under the chips	—	—	0.18*3	K/W
R _G	External gate resistance		3.1	—	31	Ω

Note 1. I_E, V_{EC}, t_{rr}, Q_{rr} & die/dt represent characteristics of the anti-parallel, emitter-collector free-wheel diode (FWDi).

2. Pulse width and repetition rate should be such that the device junction temperature (T_j) does not exceed T_{jmax} rating.

3. Junction temperature (T_j) should not increase beyond 150°C.

*1 : Case temperature (T_c) measured point is indicated in OUTLINE DRAWING.

*2 : Typical value is measured by using thermally conductive grease of λ = 0.9[W/(m • K)].

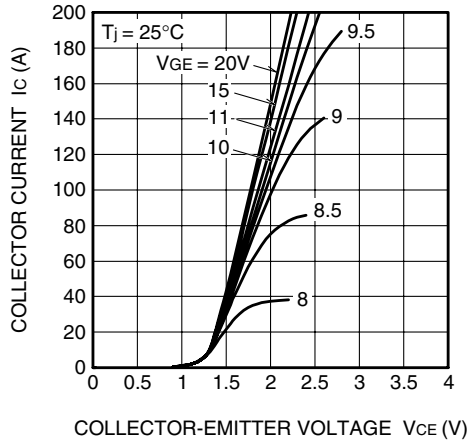
*3 : If you use this value, R_{th(f-a)} should be measured just under the chips.

CM100DU-24F

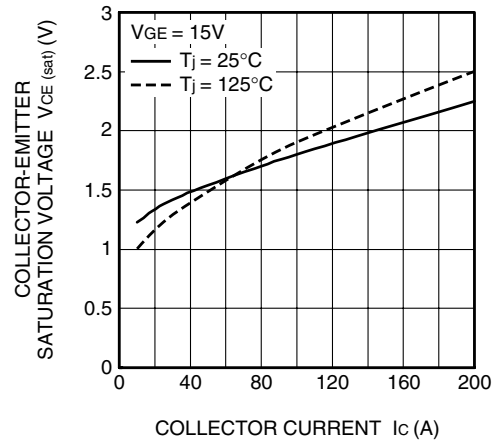
HIGH POWER SWITCHING USE

PERFORMANCE CURVES

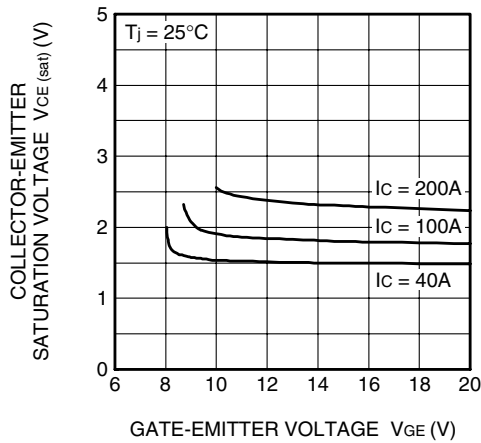
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



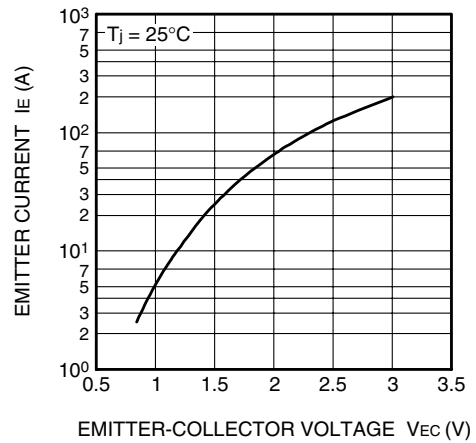
COLLECTOR-EMITTER SATURATION
VOLTAGE CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



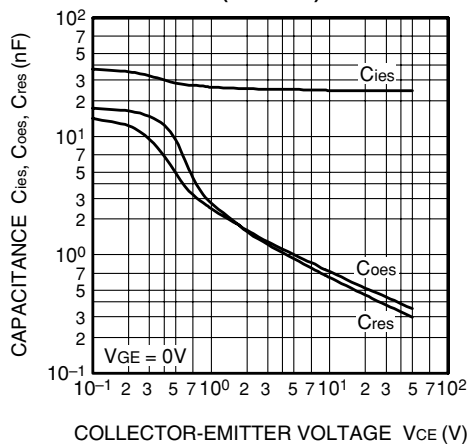
COLLECTOR-EMITTER SATURATION
VOLTAGE CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



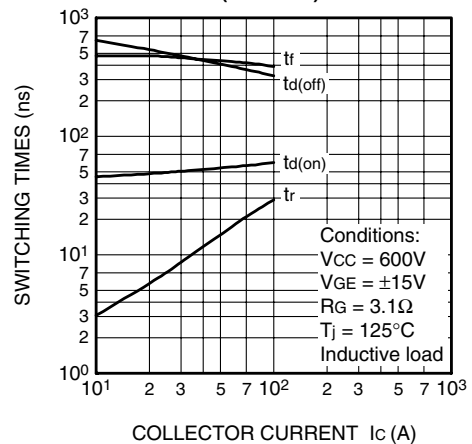
FREE-WHEEL DIODE
FORWARD CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



CAPACITANCE- V_{ce}
CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



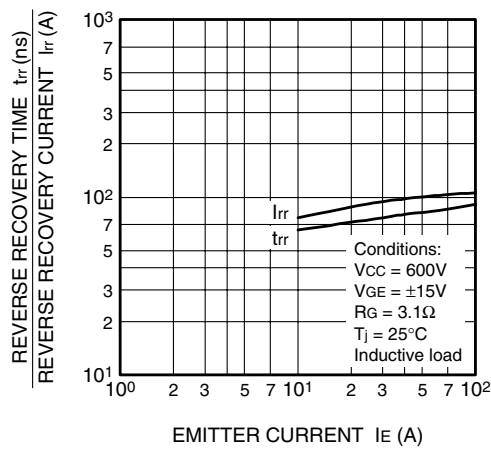
HALF-BRIDGE
SWITCHING CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



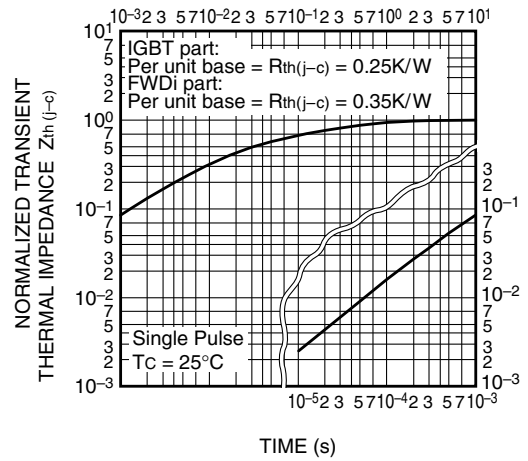
CM100DU-24F

HIGH POWER SWITCHING USE

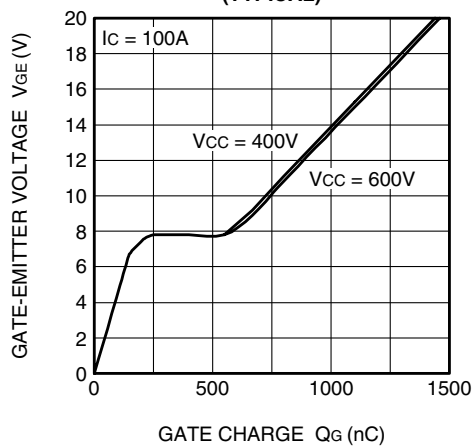
**REVERSE RECOVERY CHARACTERISTICS
OF FREE-WHEEL DIODE
(TYPICAL)**



**TRANSIENT THERMAL
IMPEDANCE CHARACTERISTICS
(IGBT part & FWDi part)**



**GATE CHARGE
CHARACTERISTICS
(TYPICAL)**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.